

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-270926

(43)Date of publication of application : 20.09.2002

(51)Int.Cl.

H01S 3/094
H01S 3/00

(21)Application number : 2001-063331

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 07.03.2001

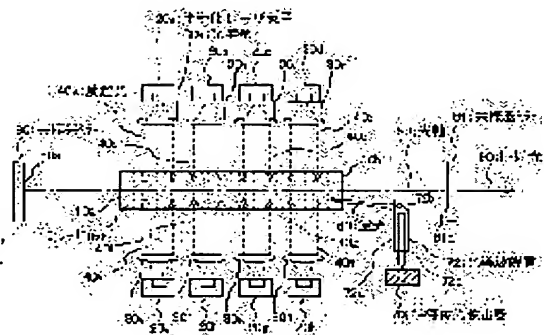
(72)Inventor : TSUNEKANE MASAKI
MUKOHARA KATSUHARU

(54) LD-PUMPED SOLID-STATE LASER AND METHOD OF DIAGNOSING ITS STATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly reliable LD-pumped solid-state laser from which the degree of deterioration of an LD(laser diode) can be grasped always accurately, and to provide a simple method by which the excited degree of a solid-state laser medium can be corrected and adjusted in accordance with the deteriorated degree of the LD.

SOLUTION: This LD-pumped solid-state laser has at least a laser rod 10, semiconductor laser elements 20a-20h which generate exciting light rays, an optical means, such as a reflecting mirror, optical waveguide medium 72, etc., provided near the optical axis of this laser in a laser resonator so that the means does not intercept the optical axis, and a photodetector 70 which detects fluorescence 60. The deteriorated state of the LD is always diagnosed by detecting the quantity of the fluorescence 60 generated from a solid-state laser medium by means of a photodetecting means and comparing the detected quantity with a preset value or premeasured value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-270926

(P2002-270926A)

(43) 公開日 平成14年9月20日(2002.9.20)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	7-コード(参考)
H01S 3/004		H01S 3/00	G 5 F 0 7 2
3/00		3/004	S

審査請求 有 請求項の数31 OL (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2001-83331(P2001-83331)

(22) 出願日 平成13年8月7日(2001.8.7)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 常包 正樹

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72) 発明者 内原 克治

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(74) 代理人 100114872

弁理士 宮本 恵司

Fターム(参考) B6072 AB02 AK01 JJ05 KK05 KK26

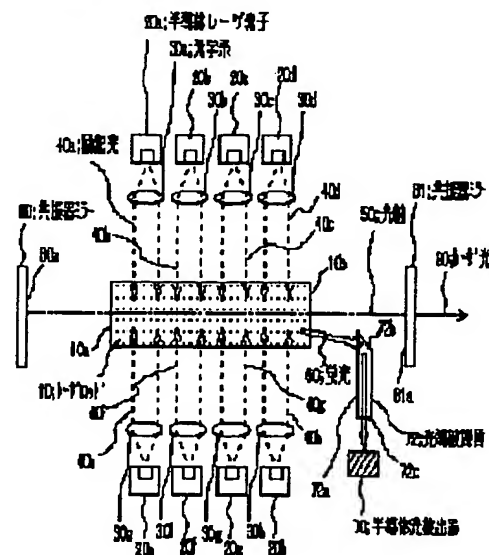
KK30 PP07

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ励起固体レーザ装置及び該装置の状態診断方法

(57) 【要約】

【課題】半導体レーザの劣化の度合いを常時、正確に把握することができる信頼性の高い半導体レーザ励起固体レーザ装置の提供、及び、劣化したLEDの度合いに応じて固体レーザ媒質への励起の度合いを補正、調整するための簡便な方法の提供。

【解決手段】レーザロッド10と、励起光を発生する半導体レーザ素子20a~20hと、レーザ共振器内のレーザ光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に設けた反射ミラー、光導波媒質72等の光学的手段と、蛍光60を検出する光検出器70とを少なくとも有し、固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を光検出手段で検出し、その蛍光量と予め定めた値又は予め測定した値とを比較することによって、半導体レーザ光源の劣化状況を常時診断する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 励起光を吸収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ媒質と、前記励起光を発生しかつ発生した励起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ媒質に導入する半導体レーザ光源とを少なくとも有する固体レーザ装置において、

該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に、該固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を検出する蛍光検出手段を備えたことを特徴とする半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 2】 前記励起光が、前記レーザ発振光の光軸に対して略直交する方向から導入されることを特徴とする請求項 1 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 3】 前記蛍光検出手段が、前記レーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に配設された光学的手段と、前記光学的手段に導かれた前記蛍光を検出する光検出器とからなることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 4】 前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝播して所定の位置に配設された前記光検出器に入射することを特徴とする請求項 3 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 5】 前記ミラーがパラボラ型形状に形成され、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝播して前記光検出器に集光することを特徴とする請求項 4 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 6】 前記光学的手段が、前記蛍光の波長において透明な媒質を備え、該媒質の一端から入射した前記蛍光が、該媒質内部を伝播して他端に配設された前記光検出器に入射することを特徴とする請求項 3 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 7】 前記光学的手段が、前記レーザ発振光の光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成され、前記光学的手段に設けた開口の端部から入射した前記蛍光が、外周側端部の所定の位置に配設された前記光検出器に導かれることを特徴とする請求項 6 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 8】 前記光学的手段が、円板形状、多角形状又は楕円形状をなすことを特徴とする請求項 7 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 9】 前記楕円形状の第 1 の焦点に前記開口の中心が配設され、第 2 の焦点に前記光検出器が配置されていることを特徴とする請求項 8 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 10】 前記光学的手段の外周のうち、前記光検出器近傍を除く領域に前記蛍光を反射する反射手段を備え、前記開口側端部から入射した前記蛍光が前記反射手段によって反射されて前記光検出器に導かれることを特

徴とする請求項 7 乃至 9 に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 11】 前記光検出器が、前記光学的手段の外周全周にわたって複数配設され、該複数の光検出器の出力を比較することにより、前記レーザ光の軸対象性又は劣化した前記半導体レーザ光源の特定が行われることを特徴とする請求項 7 又は 8 に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 12】 前記開口が、前記レーザ媒質の径よりも小さく設定されていることを特徴とする請求項 7 乃至 11 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 13】 前記透明な媒質が、ガラスを母材として形成されていることを特徴とする請求項 6 乃至 12 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 14】 前記透明な媒質が、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させる材料、又は、レーザ発振に利用されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に透過する材料で形成されていることを特徴とする請求項 6 乃至 13 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 15】 前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させるフィルタを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 14 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 16】 前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記固体レーザ媒質から発せられる前記蛍光のうち、レーザ発振に利用されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に透過するフィルタを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 15 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 17】 前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される前記蛍光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流が前記制御手段によって調整されることを特徴とする請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 18】 励起光を吸収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ媒質と、前記励起光を発生しかつ発生した励起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ媒質に導入する半導体レーザ光源と、該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に設けられた蛍光検出手段とを少なくとも有する固体レーザ装置の状態診断方法であって、

該固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を前記蛍光検出手段で検出し、前記蛍光の量と予め定めた値又は予め測定した値とを比較することによって、前記半導体レーザ光源の劣化状況を診断することを特徴とする半導体レー

ザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項１９】前記蛍光検出手段が、前記レーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に配設された光学的手段と、前記光学的手段に導かれた前記蛍光を検出する光検出器とからなることを特徴とする請求項１８記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２０】前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーで反射した前記蛍光を、空間伝搬させて所定の位置に配設した前記光検出器に入射させることを特徴とする請求項１８又は１９に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２１】前記ミラーをパラボラ型形状に形成し、該ミラーで反射した前記蛍光を、空間伝搬させて前記光検出器に集光させることを特徴とする請求項２０記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２２】前記光学的手段が、前記蛍光の波長において透明な媒質を備え、該媒質の一端から入射した前記蛍光を、該媒質内部を伝播させて他端に配設した前記光検出器に入射させることを特徴とする請求項１８又は１９に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２３】前記光学的手段を、前記レーザ発振光の光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成し、前記光学的手段に設けた開口の端部から入射した前記蛍光を、外周側端部の所定の位置に配設した前記光検出器に導くことを特徴とする請求項２２記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２４】前記光学的手段が、円板形状、多角形状又は楕円形状をなすことを特徴とする請求項２３記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２５】前記楕円形状の第１の焦点に前記開口の中心を配置し、第２の焦点に前記光検出器を配置することを特徴とする請求項２４記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２６】前記光学的手段の外周のうち、前記光検出器近傍を除く領域に前記蛍光を反射する反射手段を備え、前記開口側端部から入射した前記蛍光を前記反射手段によって反射して前記光検出器に導くことを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２７】前記光検出器を、前記光学的手段の外周全周にわたって複数配設し、該複数の光検出器の出力を比較することにより、前記レーザ光の軸対象性又は劣化した前記半導体レーザ光源の特定を行うことを特徴とする請求項２３又は２４に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２８】前記開口を、前記レーザ媒質の径よりも小さく設定し、広がり角の大きいレーザビームを前記媒質により抑制することにより、前記レーザ光の広がり角

を制御することを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項２９】前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させるフィルター、又は、前記固体レーザ媒質から発せられる前記蛍光のうち、レーザ発振に利用されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に透過するフィルターの少なくとも一方を備えることを特徴とする請求項１８乃至２８のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項３０】前記透明な媒質が、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させる材料、又は、レーザ発振に利用されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に透過する材料で形成されていることを特徴とする請求項１８乃至２８のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項３１】前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される蛍光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流を前記制御手段によって調整することを特徴とする請求項１８乃至３０のいずれかに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体レーザ励起固体レーザ装置及び該装置の状態診断方法に関し、特に、半導体レーザの劣化診断を簡便かつ容易に行うことができる信頼性の高い半導体レーザ励起固体レーザ装置及び該装置の状態診断方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】Nd:YAGをはじめとする固体レーザ媒質の光による励起方式として、ランプに比べレーザ媒質への吸収効率が高く、小型・高効率・長寿命の半導体レーザダイオード（以下ＬＤと記す）を励起光源とする、いわゆるＬＤ励起固体レーザが近年注目されている。特に近年、１つの共振器内に数百個のＬＤを用いてキロワットにいたるレーザ出力を放出するＬＤ励起固体レーザ装置も開発されている。

【０００３】ＬＤはランプに比べ１０倍以上寿命が長く、連続して１０、０００時間程度使用できるといわれている。しかしながらこの時間は平均的なもので、個々のＬＤでは数千時間程度で出力が低下するものも混在しており、初期的なＬＤの選別でそれらを完全に認識、取り除くことは困難である。また、ＬＤは固体レーザ装置に実装された状態においても、静電気や電源からの電氣的なサージ、戻り光、埃やガス、結露などの外乱や外部環境によっても寿命が著しく短くなるために、レーザ装

置の信頼性向上、早期の故障対応には何らかの手段によってLEDからの励起光の光量を検出し、その劣化の度合いを把握する必要がある。

【0004】そこで、10W以下の低出力動作LEDでは、通常LEDチップの出射面（前面）の反対側の高反射面（裏面）からわずかに漏れる励起光を、LEDパッケージ内に配設した光検出器でエネルギーを検出して励起光量の制御或いはLEDの劣化検出に利用している。

【0005】また、従来より固体レーザ共振器を構成する出力ミラーから共振器の外部へ出射されるレーザ発振光を一部分岐したり、出力ミラー以外のミラーから漏れ出る発振光のエネルギーを光検出器で測定することで、レーザ出力の制御やLEDの劣化検出に用いる方法も用いられている。

【0006】また、蛍光強度あるいは蛍光分布をレーザ発振光軸に沿った方向あるいはその延長線上で検出する方法も提案されている。図15、図16は、特開2000-269576号公報に記載されている実施例であり、固体レーザロッドからレーザ発振光軸に沿って出射された蛍光をモニター用ミラーで分岐し、CCDカメラによりその励起分布を結像・観測し、その画像から励起分布を均一にするためにそれぞれのLEDの駆動電流を独立に調節する方法が提案されている。この従来技術について以下に説明する。

【0007】この従来例では、図16に示すように、各LED102～107の駆動電流の値を設定する際、まず固体レーザ共振器のミラーをはずした状態で励起を行い、その励起分布が均一になるようにCCDカメラ130で励起分布を観察しながら可変抵抗122～127で調整したのち、再び共振器ミラーを取り付ける方法が記載されている。また、図15に示すように、共振器ミラー120、121を取り付けた状態で、蛍光分布測定時のみ共振器内に折り返しミラー128を挿入し、この折り返しミラー128を通してレーザロッド101からの蛍光をCCDカメラ130で観察するという方法も提案されている。

【0008】さらに、この従来例では、LEDの駆動電源117を小型化し、配線を簡略化し、さらに各LED102～107の駆動電流を独立に調整する方法として、全てのLEDを直列に接続して1つの電源117で駆動し、各LED102～107に可変抵抗122～127を並列に接続して各LEDに流れる電流値を制御する方法が記載されている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、現在普及している20W以上の高出力動作のLEDチップは発光面が1cm程度の長さを有しているため、後方に設ける光検出器で1cm幅すべての光を検出するためには幅の広い検出器が必要になることや、該チップの裏面からでも漏れる光量が大いいため、光検出器の前に減光の

フィルターを設けないと光検出器の出力が飽和してしまうことなどから光検出の構成が複雑になり、コストも高くなるために、通常、高出力動作LEDではパッケージ自体に光量検出を行う機構を設けていないことが多い。さらにスタックと呼ばれる、LEDを狭い間隔で半導体層に対して垂直方向に積層させる構成の場合、裏面に光検出器を設ける十分な場所がないという理由もあり、光検出機能は通常設けられていない。このため高出力LEDを用いた高出力の固体レーザ装置の場合、LEDの劣化を直接検出することはできなかった。

【0010】また、発光面1cm程度の長さのLED素子が安定して動作できる光出力は20Wから最大で80W程度である。したがってこれ以上高い励起を必要とする高出力レーザ装置の場合にはこのLEDをさらに複数個用いる必要がある。例えば、固体レーザ装置からキロワット級のレーザ出力を得るためには1つの固体レーザ媒質に対して数十から百個程度、またはそれ以上のLEDを励起源として使う場合があり、非常に多くのLEDを同時に用いる場合、個々のLED素子にそれぞれ独立した駆動電源を設けていたのでは電源の数が非常に多くなり、広い設置体積が必要な上に、配線も煩雑になり運転効率も悪い。そこで数個から数十個の複数のLEDを1つのグループとして電気的に直列に接続を行い駆動することが通常である。

【0011】このように多数個のLEDを直列に駆動する場合、仮に個々のLEDに光検出機能を設け、それによってそのうちの特定のLEDの出力低下を検出できても、複数個のLEDが電気的に直列に接続されているために、特定のLEDのみの駆動電流を増加させてそのLEDのみの出力低下を補償することはできない。例えば、駆動電流を増加させて特定のLEDの出力を補償する場合、出力低下を起こしていない他の多くのLEDでは出力が当初の値より増大するため、そのグループ全体としては励起光出力が大幅に増大し、固体レーザ出力も当初設定した値を大きく越えて増加したり、他のグループのLEDとの励起のバランスが崩れ、逆に固体レーザ出力が低下したり、不安定になったり、出射ビームの品質が低下したりする恐れがある。さらに数十個以上の個々のLEDに光検出器が備えた場合、それらを制御するための配線や回路が非常に複雑になり装置のコストが高くなる。

【0012】また、従来より知られている方法として、固体レーザ共振器の外部に取り出されるレーザ発振光量を検出して、間接的にLEDの劣化の度合いを知ることは可能である。しかし、共振器からの発振光量はLEDの劣化によって低下するばかりでなく、共振器ミラーのアライメントのずれやミラー自身の汚れ、損傷、レーザ媒質の変質や損傷そのコーティング膜の汚れなどによっても著しく低下し、むしろ頻度としてはLED以外の原因の場合の方が高いために、レーザ発振光の光量からLEDの劣化の度合いを分離して把握することは難しい。

【００１３】また、図１５及び図１６に示した従来の方法では、レーザ光軸に沿ってあるいはその延長上にＣＣＤカメラを設置する必要性と、レーザ発振させると強いレーザ光の影響で蛍光分布が見えなくなるために、蛍光分布を測定する際に、共振器ミラーを一端はずしたり、あるいは一時的に共振器内に折り返しミラーを挿入して、固体レーザ装置として発振させないようにする必要があり、稼働状態でＬＤの劣化検出が出来ないため、実用性に乏しい。加えて、高いレーザ出力を得る目的でレーザ装置内に複数のレーザロッドが配置されている場合、レーザ発振光軸に沿った１つの方向から１台のＣＣＤカメラで長尺なレーザロッド、あるいは複数のレーザロッド内の蛍光分布を一度に観測することは結像の焦点距離などから極めて困難であるため、複数のＣＣＤあるいは、複数の折り返しミラー、さらにはさまざまな焦点距離の結像レンズ等が必要になり、光学系が極めて複雑かつコストが高くなってしまふ。

【００１４】さらに、従来図で示したように、全てのＬＤを直列に接続して１つの電源で駆動する場合、直列に接続するＬＤの数が２０～３０個を越え、駆動電圧が４０Ｖを越えた場合、逆に電源が非常に大型になる。これは特に駆動電圧の上昇に対応して電源を構成している電子部品が急激に大型になるためであり、搭載するＬＤの数が多い場合、２０～３０個のＬＤを１つのグループとして電源を分けた方が電源全体としては小型になる。また、１つの電源で大電流、高電圧を扱う場合、電子部品の冷却方法や耐久性、信頼性の低下、個々の部品が大型化することによる交換、保守のしづらさも実用的に大きな問題である。さらに加えて可変抵抗で個々のＬＤへの駆動電流を制御した場合、抵抗における発熱やドリフト、運転効率低下の問題も生じる。

【００１５】さらに、本願発明者が実際にレーザ装置を試作して得た知見として、数十から数百個のＬＤを用いて１つあるいは数個のレーザロッドを励起する場合、個々のＬＤの電流値を変化させても、それが蛍光分布全体に及ぼす変化量の割合は小さく、むしろ電源から各ＬＤに供給されている電流値の時間変動や熱変動、リップル、検出器の検出揺らぎやノイズの影響による蛍光の変動量の方が大きいために、現実には個々のＬＤの駆動電流を制御する機構を設けても有効に機能しない。

【００１６】さらに、全てのＬＤを１つの電源で駆動した場合の問題点として、電源に何らかの部品の不良あるいは制御システムの不具合、使用者による誤操作、さらには落雷、停電などの外部的要因によってＬＤの許容範囲を超える過大電流が流れた場合、全てのＬＤが同時に一様に破壊されてしまうことになる。

【００１７】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、ＬＤ励起固体レーザ装置におけるＬＤの劣化の度合いを常時、正確に把握することができる信頼性の高いレーザ装置を提供することに

ある。特に、数十個から数百個におよぶ多数個のＬＤを搭載した固体レーザ装置において、ＬＤの劣化の度合いとその劣化した部位を正確かつ簡便な構成で把握、検出できる信頼性の高いレーザ装置を提供することにある。

【００１８】また、本発明の他の目的は、劣化したＬＤの度合いに応じて固体レーザ装置への励起の度合いを補正、調整するための簡便な方法を提供することにある。

【００１９】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、励起光を吸収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ媒質と、前記励起光を発生しかつ発生した励起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ媒質に導入する半導体レーザ光源とを少なくとも有する固体レーザ装置において、該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に、該固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を検出する蛍光検出手段を備えたものであり、前記蛍光検出手段が、前記レーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に配設された光学的手段と、前記光学的手段に導かれた前記蛍光を検出する光検出器とからなる構成とすることができる。

【００２０】本発明におけるＬＤ劣化検出は、レーザ発振光ではなくレーザ媒質から発せられる蛍光の光量を測定するというものである。蛍光の量は、レーザ媒質内で吸収された励起光量に比例するため、波長の変化による吸収量の変化の効果・情報も含まれており、特にＬＤの場合、ランプと異なり動作温度によって波長が大きく変化するために、単純にＬＤから出射される励起光量を測定するよりも正確に励起の状況、ＬＤの劣化による波長変化の様子なども知ることができる。

【００２１】加えて、蛍光は共振器ミラーのアライメントのずれや汚れなどによって光量がまったく影響を受けない。レーザ媒質自身の変質や損傷そのコーティング膜の汚れなどによって低下するが、その度合いはレーザ発振光の変化に比べれば遙かに小さい。これは蛍光が励起光が照射されているレーザ媒質全体から放射されるため、レーザ発振光よりも局所的な変化の影響を受け難いためである。

【００２２】しかしながら、レーザ光と違い蛍光は指向性が弱く、発生すると伝播しながらすぐに広がって散逸するために、その検出はなるべくレーザ媒質に近い位置で行うことが望ましい。固体レーザ媒質の外側の周囲は通常金属などで覆われ蛍光が遮られてしまうが、レーザ発振光の光軸近傍であれば、レーザ媒質が光学的に露出しており、かならず蛍光が観測できる。しかし、光軸近傍でも共振器の外側では共振器のミラーで蛍光も反射されてしまうために、レーザ共振器内で計測することが望ましい。

【００２３】ここで、共振器内で蛍光量を計測する場合

合、計測のための光計測器あるいはそこに蛍光を導くための光学的手段、あるいは光検出器そのものがレーザ発振光の光軸を遮ってしまえばレーザ発振自体が阻害されるために、稼働状態で常時蛍光量を検出するためには光軸を遮らない程度に近接させる必要がある。

【0024】本願発明者が実際にレーザ装置を試作して実験的に得た知見として、レーザ媒質内での励起光の励起分布は、ＬＤとレーザ媒質との機械的な位置構成が決まれば、その蛍光量あるいはその相対値だけを検出すれば良く、励起分布そのものをＣＣＤカメラで検出する必要はなく、さらに蛍光量を測定すれば励起の効率がわかるが、それが一定の値であれば励起の分布の状態も常に一定の状態に保たれることがわかった。従って、蛍光量はレーザ光の光軸上で検出する必要はなく、レーザ光に比べて広がりが多いことを利用して、レーザ光の光軸を遮らない程度に離れたところで検出すればよい。また、常に同じ位置で計測することで蛍光量全体との比率は常に一定に保たれるため、励起の全体の状態を正確に知ることが出来る。

【0025】本発明においては、前記励起光が、前記レーザ発振光の光軸に対して略直交する方向から導入される構成とすることができる。

【0026】固体レーザ媒質により数多くのＬＤからの励起光を照射しようという場合、励起光の光軸を固体レーザ媒質でのレーザ発振光の光軸に対して垂直に、かつ発振光の光軸に沿って配置するいわゆる側面励起という手法が有効であり、本発明では、ＬＤからの励起光を直接測定するのではなく、固体レーザ媒質からの蛍光量を測定するため、ＬＤと固体レーザ媒質との位置関係や励起方法に依存せず測定が可能であり、励起光の光軸が固体レーザ媒質でのレーザ発振光の光軸に対して垂直に設定される場合であっても適用することができる。

【0027】また、本発明においては、前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝播して所定の位置に配設された前記光検出器に入射する構成とすることができる。

【0028】光検出器を直接レーザ共振器内のレーザ発振光路に近づける場合、光検出器の形状や大きさのために近づけられなかったり、設置位置に制約が生じる場合がある。そこで光検出器をレーザ発振光の光軸から離れたところに設置し、レーザ発振光の光軸にはレーザ媒質からの蛍光が照射され、かつ照射された蛍光を光検出器に向けて反射させる手段を設けることで、直接光検出器をレーザ発振光路に近接させなくとも、蛍光を検出することができる。

【0029】また、本発明においては、前記光学的手段が、前記蛍光の波長において透明な媒質を備え、該媒質の一端から入射した前記蛍光が、該媒質内部を伝播して他端に配設された前記光検出器に入射する構成とするこ

ともできる。

【0030】蛍光は指向性が弱いために、レーザ発振光路近傍から離れた位置に設置した光検出器まで空間伝播させた場合、急激に広がってしまい、検出に十分な光量が取れない場合がある。そこで、蛍光の波長において透明な媒質を用い、その媒質の一部をレーザ発振光路に近接させ、また別の一部に媒質内を伝播した蛍光を受光するように光検出器を配設することにより、蛍光を媒質内に閉じ込めて伝播させ、蛍光が光検出器に到達するまでに著しく拡散・散逸しないようにするというものである。その際、レーザ発振光路に近づける媒質の部分を、薄く或いは細く加工することで狭いレーザ共振器内のレーザ光路にも容易に挿入・近接させることができる。さらにレーザ発振光路に近づける媒質の部分の形状を蛍光が効率よく媒質内に導入、光検出器まで効率よく伝播するように媒質の表面の形状を加工あるいは表面に所定の反射率を有するコーティングを施してもよい。

【0031】また、本発明においては、前記光学的手段が、前記レーザ発振光の光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成され、前記光学的手段に設けた開口の端部から入射した前記蛍光が、外周側端部の所定の位置に配設された前記光検出器に導かれる構成とすることもできる。光軸の周囲を取り囲むように蛍光の波長において透明な媒質を配設することで、微弱な蛍光まで効果的に収集、取り出し、検出することができる。

【0032】更に、本発明においては、前記開口が、前記レーザ媒質の径よりも小さく設定されている構成とすることもできる。レーザ共振器内の発振光光軸の周囲に十分に近接して媒質を取り囲むことで、蛍光の検出と同時にレーザ発振光の発振モードの制御や共振器外からの戻り光の分離を行うことができる。例えば、特開平１０－２５３１１６号公報にはレーザ光路上に配設してレーザ光のメインビームと迷光成分を分離する非吸収型の円形のアパーチャが記載されているが、このアパーチャの外形側面に近接して光検出器を配設することで、アパーチャ内部を伝播する蛍光も同時に検出することができる。

【0033】また、本発明においては、前記透明な媒質が、ガラスを母材として形成されていることが好ましい。ガラスを母材とすれば安価で形状の加工が容易であり、しかも内部を蛍光が吸収されることなく光検出器まで伝播させることができる。

【0034】また、本発明においては、前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記励起光の波長の光を選択的に吸収させるフィルターを備える構成とすることもできる。

【0035】励起の形態によっては、固体レーザ媒質から発せられる蛍光を検出するための受光面に励起光が同時に退入する可能性がある。レーザ発振光軸と励起光の光軸とが平行な場合、レーザ媒質内で吸収されなかった

大量の励起光がレーザ媒質外へ抜け出て、レーザ媒質からの蛍光と同時に光検出器の受光面に進入する可能性がある。

【0036】この場合、例えば励起光の波長が変化し、レーザ媒質の吸収波長からずれた場合、レーザ媒質からの蛍光量は減少するにもかかわらず、励起光は固体レーザ媒質での吸収が減るために外に漏れ出す光量が増加し、全体として光検出器の受光面に達する光の光量は両者の光量の合計によって大きく変化し、場合によって増加して検出される。したがって蛍光そのものは減少したと言う正しい情報が伝わらない。そこで蛍光が光検出器の受光面に到達する光路上に、励起光の波長の光を選択的に減衰するフィルターを備えることで蛍光のみを選択的に受光することができる。

【0037】また、本発明においては、前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記固体レーザ媒質から発せられる前記蛍光のうち、レーザ発振に利用されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に透過するフィルターを備える構成とすることもできる。

【0038】固体レーザ装置の発振が始まると光軸に近い位置あるいはその位置からの反射あるいは導波光を検出する光検出器の受光面には、設置位置によっては蛍光のみならず非常に強度の強い発振光の散乱光が照射され、検出器の出力が飽和したり、また飽和を避けるために信号増幅器の利得を下げた場合、発振前の蛍光強度が十分な精度で測定できない可能性がある。さらに光検出器に入射する発振光が非常に強い場合、光検出器自体を破壊してしまったり性能を劣化させてしまう可能性がある。

【0039】そこで、固体レーザ媒質から発せられる蛍光がもともと広がりを持っていることを利用し、そのうちのレーザ発振に利用されないスペクトルの波長のみを透過するフィルターを備えることで、レーザ媒質が発振しても検出器に入射する蛍光の量は大幅に増えないために、光検出器を飽和させたり破壊したりすることがない。

【0040】また、本発明においては、前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される前記蛍光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流が前記制御手段によって調整される構成とすることができる。

【0041】上記従来例で述べたように、固体レーザ装置内で励起用として非常に多くのLEDを同時に用いる場合、数個から数十個の複数のLEDを1つのグループとして電気的に直列に接続して駆動するのが一般的であるが、単にグループに分けて駆動するだけでなくそれぞれがグループの電源単位に単独で動作できるように電気回路を構成し、それぞれを独立に駆動させたときの固体レ

ーザ媒質からの蛍光量を測定することで、個々のLEDあるいはグループ内のLEDの出力、波長などの動作状況を個別に検出、制御することができ、また故障したLEDあるいは故障したLEDを含むグループを特定することができる。

【0042】また、故障したLEDおよびそれを含む最小限の数のグループのLEDだけを交換することで、他の正常なLEDおよび含まれるすべてのLEDが正常なグループのLEDまで交換することなくレーザ装置を復旧させることができるために、LEDの交換保守作業が大幅に容易になり、かつ交換するLEDが必要最小限で良いために交換時のLED等の部品代も安価になる。

【0043】さらに、LEDが故障した場合だけでなく、わずかに劣化した場合に於いてもそれぞれのLEDあるいはLEDのグループの電気回路を単独に駆動させ、その際検出される固体レーザ媒質から発生する蛍光の強度に応じて該各LED光源あるいはそのグループの駆動電流を変化させる制御回路を設けることで、常に固体レーザ媒質への励起状態を一定の状態、あるいは定期的に設定した安定な状態に復帰させることが出来る。また、LEDのものと有する個々の出力や発振波長のばらつきから生じる励起光の吸収効率の違いについても、そのLEDの励起時の蛍光強度から駆動電流を制御することで、実用的に最小限のばらつきの範囲内に補正することが出来る。

【0044】また、個々のLEDの駆動電流を独立に制御する必要はなく、20個ぐらいまでの単体LEDをグループとして1つの電源で駆動し、その中の個々のLEDについては個別に駆動できるような回路構成にはしない。これによって小型で信頼性の高い電源が構成でき、さらに電源の電子部品に不具合があった場合でもそれによるLEDの破損を最小限に抑えることが出来る。

【0045】また、本発明は、上記構成の半導体レーザ励起固体レーザ装置のみならず、該レーザ装置による前記半導体レーザ光源の劣化状況の診断方法を提供するものである。

【0046】

【発明の実施の形態】本発明に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置は、その好ましい一実施の形態において、レーザロッドと、励起光を発生する半導体レーザ素子と、レーザ共振器内のレーザ光軸の近傍かつ光軸を遮らない位置に設けた反射ミラー、光導波媒質等の光学的手段と、蛍光を検出する光検出器とを少なくとも有し、固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を光検出手段で検出し、その蛍光量と予め定めた値又は予め測定した値とを比較することによって、半導体レーザ光源の劣化状況を常時診断するものである。

【0047】

【実施例】上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

【0048】【実施例1】まず、本発明の第1の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図1を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質内のレーザ発振光軸に沿ってLDの励起光を照射するいわゆる端面励起の構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0049】図1に示すように、複数個積層された半導体レーザ素子2（例えば、出力40W、発光幅1cmを5素子積層）より出射した励起光4（波長808nm）は、集光光学系3を通して円筒形のNd:YAGレーザロッド1（例えば、Nd濃度1.0%at、ロッド直径3cm、長さ5cm）の端面1aを通してレーザロッド1内に照射される。相対するレーザロッド1の端面1bには、例えば、励起光808nmに対して反射率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して0.2%以下の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されており、レーザロッド1に吸収されなかった励起光4は端面1bで再度レーザロッド1の内部に反射されるようになっている。

【0050】本実施例の固体レーザ発振器は、レーザロッドの励起光が入射する端面1aと相対して設けた出力ミラー8（例えば、凹面曲率半径1m）の端面8aで共振するように反射膜コーティングされて配置されており、レーザ発振光の光軸5を形成している。具体的には、例えば、端面1aには励起光808nmに対して透過率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して99%以上の反射率を持つ誘電体多層膜が形成され、端面8aにはレーザ発振光波長1064nmに対して90%の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されている。

【0051】一方、Si等を母材とする半導体光検出器7は、その共振器内の光軸5の近傍、かつ光軸を遮らない位置に設置されている。半導体レーザ素子2から照射された励起光4はレーザロッド1内で吸収され、吸収された領域から蛍光6が発生する。蛍光6は四方八方に拡散するが、そのうちの一部の蛍光が、図1に示すようにレーザロッド1の共振器側の端面1bを通して外部に拡散し、半導体光検出器7に到達する。

【0052】蛍光6は吸収された領域から方向性なく均一に四方に広がるため、レーザロッド1や半導体光検出器7の位置などが変化しなければ、半導体光検出器7で検出される蛍光量の変化は、レーザロッド1全体から発生される蛍光6の総量、すなわち励起光4の吸収量にほぼ比例する。励起光4の吸収量が減る原因としては半導体レーザ素子の劣化による励起光出力の低下が最も代表的なものであるが、他に半導体レーザ素子の冷却機構の不良による波長の変化、さらに度合いとしては少ないが集光光学系3の汚れや破損、レーザロッド1の破損などがある。

【0053】具体的な半導体レーザ素子2の劣化の検出手順としては、半導体レーザ素子2が劣化していない初期の状態に於いて、特定の駆動電流で駆動したときの蛍光量を半導体光検出器7で検出して記録しておき、一定時間経過後あるいは必要に応じて同じ駆動電流で半導体レーザ素子2を駆動し、そのとき検出される蛍光強度と比較することで半導体レーザ素子2の劣化状況を把握することが出来る。

【0054】このときの半導体レーザ素子2の駆動電流は、固体レーザが発振する駆動電流値より低く選ぶと都合がよい。もちろん固体レーザが発振している状態でも蛍光量の検出は可能であるが、固体レーザが発振した状態では単純に蛍光量だけで励起光の吸収の度合いを判断することは出来ない場合が出てくる。これは固体レーザが発振すると吸収された励起光エネルギーが発振光としても消費されるため、例えばミラーの汚れやアライメントのスレなど固体レーザ共振器に障害があった場合、吸収された励起エネルギーがレーザ光に変換される割合が減少し、代わりに蛍光として放出されるために検出される蛍光の量が増えるが、これは励起光の状態を反映していない。半導体レーザ素子2の駆動電流を固体レーザが発振する駆動電流値より低く選べば、レーザロッド1内に吸収されたエネルギーはほとんど全て蛍光6に変換されるために、蛍光強度と励起光4の吸収の度合いは常に比例すると判断することが出来る。

【0055】また、後述するように、半導体レーザ素子2あるいは半導体レーザ素子2のグループが複数の独立した電源あるいは独立して駆動できるように回路が構成されており、かつそれらを単独で駆動した場合に、それによって励起された固体レーザ装置が発振しないような構成の場合には、それらの半導体レーザ素子2あるいはそのグループを単独に駆動し、特定の電流値に設定して蛍光強度を測定することで、各半導体レーザ素子2あるいはそのグループの劣化状況を独立に把握することが出来る。

【0056】【実施例2】次に、本発明の第2の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図2及び図13（d）を参照して説明する。図2は、第2の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、図13（d）は、蛍光を反射するミラーの他の構成を示す断面図である。

【0057】図2に示すように、Nd:YAGレーザロッド10（例えば、Nd濃度0.7%at、ロッド直径5cm、長さ10cm）の長手方向に沿って複数の半導体レーザ素子20a~20h（それぞれ出力40W程度）が配設されており、それより出射された励起光40a~40h（波長809nm）は、光学系30a~30

hを通して整形され該レーザーロッド10に照射される。

【0058】固体レーザー共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザーロッド10に対向した端面80a、81aには固体レーザーの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザーロッド10によって図中50で示すレーザー発振光軸が形成される。またレーザー光軸50とレーザーロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザー発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0059】このレーザー共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を遮らない位置に、例えば、波長1064nmに対して97%の反射率を有する反射ミラー71が配設されており、レーザーロッド10から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整されている。なお、蛍光60を反射するミラーとして、図13（d）に示すようなパラボラ型ミラー96を用いることもでき、この場合は、装置としては大がかりとなるが、広い範囲の蛍光60を効率よく半導体光検出器70に集光することができ、高感度に蛍光60を検出するシステムに適合している。

【0060】【実施例3】次に、本発明の第3の実施例に係る半導体レーザー励起固体レーザー装置について、図3を参照して説明する。図3は、第3の実施例に係るLD励起固体レーザー装置の構造を模式的に示した図であり、レーザー媒質のレーザー発振光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザー発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0061】図3に示すように、Nd:YAGレーザーロッド10（例えば、Nd濃度0.7%wt、ロッド直径5cm、長さ10cm）の側面、長手方向に沿ってレーザーロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザー素子20a~20hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h（波長809nm）は光学系30a~30hを通して整形され該レーザーロッド10に照射される。

【0062】固体レーザー共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザーロッド10に対向した端面80a、81aには固体レーザーの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザーロッド10によって図中50で示すレーザー発振光軸が形成される。またレーザー光軸とレーザーロッド10が接する端

面10a、10bには固体レーザー発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0063】このレーザー共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72（例えば、石英ガラス）が配設されており、レーザーロッド10から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整されている。具体的には、レーザーロッド10より発せられた蛍光60は光導波媒質72のレーザーロッド10に対向した面72aを透過し、直進してきた蛍光60に対し約45度の角度を有する面72bで反射され、光導波媒質72内を伝搬し、面72cより出射され、面72cに近接して配置された半導体光検出器70の受光面に達する。

【0064】このように透明な光導波媒質72を介して蛍光60を検出することにより、半導体光検出器70の受光面を直接レーザーの光路に近づける必要がないため、半導体光検出器70の配置の自由度が高く、例えばレーザーロッド10と共振器ミラー81の間隔が狭く半導体光検出器70を挿入することが難しい場合でも、小型の媒質72を挿入することで蛍光60を半導体光検出器70に効率的に導き検出することが出来る。

【0065】【実施例4】次に、本発明の第4の実施例に係る半導体レーザー励起固体レーザー装置について、図4を参照して説明する。図4は、第4の実施例に係るLD励起固体レーザー装置の構造を模式的に示した図であり、レーザー媒質のレーザー発振光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザー発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0066】図4に示すように、菱形のNd:YAGレーザースラブ15（例えば、Nd濃度0.7%wt、スラブ幅5cm、長さ10cm）の長手方向に沿って複数の半導体レーザー素子20a~20dが配設されており、それより出射された励起光40a~40d（波長809nm）は光学系30a~30dを通して整形され該レーザー結晶に照射される。

【0067】固体レーザー共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらの固体レーザースラブ15に対向した端面80a、81aには、例えば、固体レーザーの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザースラブ15によって図中50で示すジグザグのレーザー発振光軸51が形成される。レーザー発振光は光軸に対してプリユスター角に傾けられた端面15a、15bを透過し、スラブ内の半導体レーザー素子に励起される端面15dおよび対向する15cで全反射しながら進行する。

【0068】このレーザ共振器内の光軸51の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72が配設されており、固体レーザスラブ15から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整されている。

【0069】【実施例5】次に、本発明の第5の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図5、図13(a)乃至(c)及び図14を参照して説明する。図5は、第5の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、図13(a)乃至(c)は、光導波媒質の詳細構造及びバリエーションを模式的に示した図であり、図14は、半導体レーザ励起固体レーザ装置の他の構造を模式的に示した図である。

【0070】図5に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd濃度0.7%at、ロッド直径5cm、長さ10cm)の側面、長手方向に沿って、レーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20a~20hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h(波長808nm)は光学系30a~30hを通して整形され該レーザロッド10に照射される。

【0071】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッド10に対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸とレーザロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように波長1064nmに対して反射率0.2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0072】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質73が配設されている。媒質73は光軸50の周囲を取り囲んで光軸を中心に回転対称形状を有しており、その側面外部に半導体光検出器70が近接されている。媒質73の光軸に対向した面には図に示すように三角形形状の突起が形成されており、レーザロッド10より発せられた蛍光60がその面73aを通して媒質73内に導入され、内部で反射されながら外側へ伝搬され、最終的に半導体光検出器70の受光面に達する。

【0073】より具体的には、図13(a)に示すように、光導波媒質73は、レーザ光90が通過する中心部分に開口を有する円盤状に形成され、開口部近傍には所

定の傾斜角を有する蛍光入射端面73aが設けられ、外周部には半導体光検出器70以外の領域に金属又は誘電体膜等からなる全反射膜93が設けられており、端面73aから入射した蛍光60は媒質73の外周部に向かって放射状に伝搬し、外周部の全反射膜93によって反射されて最終的に半導体光検出器70に入射する。

【0074】なお、光導波媒質の形状として円盤状に限らず、多角形状や楕円形状等であってもよい。例えば、図13(b)に示す台形の場合は、蛍光入射端面94aから入射した蛍光60が光導波媒質93の外周部に向かって伝搬し、半導体光検出器70が配置される辺以外の外周に設けた全反射膜93で反射して最終的に半導体光検出器70に入射する。また、図13(c)に示す楕円形状の場合は、光導波媒質95の開口部の中心及びレーザ光軸50を楕円の第1焦点に配置し、半導体光検出器70を第2焦点に配置することによって全反射膜93で反射される全ての蛍光60を半導体光検出器70で検出することができる。また上記構造において、光導波媒質の半導体光検出器70に対向する面に無反射膜97を設けることによって蛍光60の反射を抑え、蛍光60を効率よく半導体光検出器70に導くことも可能となる。

【0075】このように透明な媒質73を光軸の周囲を取り囲むように配置することで媒質73内へ導入できる蛍光60の量が増加し、半導体光検出器70の受光面に達する蛍光60の量を増やすことができる。また、半導体光検出器70の受光面を直接レーザの光路に近づける必要がないため、半導体光検出器70の配置の自由度が高く、例えばレーザロッド10と共振器ミラー81の間隔が狭く半導体光検出器70を挿入することが難しい場合でも、薄型の媒質73を挿入することで半導体光検出器70に蛍光60を導き、検出することが出来る。

【0076】なお、図14に示すように、半導体光検出器70は円盤状の媒質73の周囲を取り囲むように複数並べて形成しても良く、この複数の半導体光検出器70からの出力を比較することによって、レーザ発振の軸対称性を判断することができ、また、劣化の詳細な部位の特定を行うこともできる。

【0077】【実施例6】次に、本発明の第6の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図6を参照して説明する。図6は、第6の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0078】図6に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd濃度0.7%at、ロッド直径5cm、長さ10cm)の側面、長手方向に沿ってレーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20a~20hが配設されており、それより出射された

励起光40a~40h（波長808nm）は光学系30a~30hを通して整形され該レーザロッドに照射される。

【0079】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸50とレーザロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0.2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0080】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質74が配設されている。媒質74は光軸50の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器70が近接されている。媒質74の光軸に対向した面には図に示すように三角形形状の突起が形成されており、レーザロッド10より発せられた蛍光60がその面74aを通して回折あるいは反射されて媒質74内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器70の受光面に達する。

【0081】このように透明な媒質74を光軸の周囲を取り囲むように配置することで媒質内へ導入できる蛍光60の量が増加し、半導体光検出器70の受光面に達する蛍光60の量を増やすことが出来る。また、半導体光検出器70の受光面を直接レーザの光路に近づける必要がないため、半導体光検出器70の配置の自由度が高く、例えばレーザロッド10と共振器ミラー81の間隔が狭く半導体光検出器70を挿入することが難しい場合でも、薄型の媒質74を挿入することで蛍光60を検出することが出来る。

【0082】さらに媒質74の光軸が通過する穴の直径は3.5mm程度で、レーザロッド10の外径5mmよりも小さく設定されている。このためレーザ発振時にはビーム広がり角の大きいあるいはビーム径の広いビーム品質の悪い成分は媒質74を通過する際に大きな光学的な損失を受け、発振が阻害されるために最終的にミラー81より出射されるレーザ光90の品質を高めることが出来る。蛍光強度の検出と同時にレーザビーム品質の改善も同時に実現することができる。

【0083】【実施例7】次に、本発明の第7の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図7を参照して説明する。図7は、第7の実施例に係るLDO励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってLDOの励起光を

照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0084】図7に示すように、Nd:YAGレーザロッド10（例えば、Nd濃度0.7%wt、ロッド直径5cm、長さ10cm）の側面、長手方向に沿ってレーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20a~20hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h（波長808nm）は光学系30a~30hを通して整形され該レーザロッド10に照射される。

【0085】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには、固体レーザの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。また、レーザ光軸50とレーザロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0.2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0086】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72、74がそれぞれミラー80、81に近接して配設されている。媒質72は、レーザロッド10の端面10aより発せられる蛍光60aを媒質内へ伝搬させ、近接させた光検出器70aに導くように配置されており、一方、媒質74は光軸50の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器70bが近接されている。媒質74の光軸に対向した面には図に示すように三角形形状の突起が形成されており、レーザロッド10より発せられた蛍光60bがその面で回折あるいは反射されて媒質74内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器70bの受光面に達する。

【0087】レーザロッド10が長尺で半導体レーザ素子の配列の数が多かった場合、蛍光は指向性が少ないために半導体光検出器からより遠いLDOあるいはレーザロッド10の励起領域の蛍光が散逸してしまうが、このようにレーザロッド10を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から遠い半導体レーザ素子あるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【0088】【実施例8】次に、本発明の第8の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図8乃至図10を参照して説明する。図8は、第8の実施例に係るLDO励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってLDO

の励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、図9は、励起光遮光フィルターの透過特性を示す図であり、図10は、発振に寄与しない波長成分のみを取り出す狭帯域透過フィルターの透過特性を示す図である。

【0089】図8に示すように、複数個積層された半導体レーザ素子2（例えば、出力40W、発光幅1cmを5素子積層）より出射した励起光4（波長808nm）は集光光学系3を通して円筒形のNd:YAGレーザロッド1（例えば、Nd濃度0.8%at、ロッド直径3cm、長さ5cm）の端面1aを通してレーザロッド1内に照射される。

【0090】相対するレーザロッド1の端面1bには、例えば、励起光808nmに対して反射率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して0.2%以下の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されており、レーザロッド1に吸収されなかった励起光は端面1bで再度反射されレーザロッド1内に戻されるようになっている。

【0091】本実施例の固体レーザ発振器はレーザロッド1の励起光4が入射する端面1aと相対して設けた出力ミラー8の端面8aで共振するように反射膜コーティングされて配置されており、レーザ発振光の光軸5を形成している。具体的には、例えば、端面1aには励起光808nmに対して透過率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して99%以上の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されている。また同じく端面8aにはレーザ発振光波長1064nmに対して90%の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されている。

【0092】このレーザ共振器内の光軸5の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72が配設されている。媒質72は光軸5の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器7が近接されている。媒質72の光軸に対向した面には図に示すように三角形の突起が形成されており、レーザロッド1より発せられた蛍光6がその面で回折あるいは反射されて媒質72内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器7の受光面に達する。

【0093】このように透明な媒質73を光軸5の周囲を取り囲むように配置することで媒質73内へ導入できる蛍光6の量が増加し、半導体光検出器7の受光面に達する蛍光6の量を増やすことが出来る。また、半導体光検出器7の受光面を直接レーザの光路に近づける必要がないため、半導体光検出器7の配置の自由度が高く、例えばレーザロッド1と共振器ミラー8の間隔が狭く半導体光検出器7を挿入することが難しい場合でも、薄型の媒質72を挿入することで蛍光6を検出することが出来る。

【0094】さらに、媒質73の側面と半導体光検出器7との間には、励起光4の波長を吸収し、レーザロッド

1より発せられる蛍光6のみを透過する励起光遮光フィルター（例えば、HOYA RM100）75と、蛍光6のうちレーザ発振に寄与しない波長成分のみを透過する狭帯域透過フィルター（干渉フィルター）76が挿入されており、半導体光検出器7には蛍光6のうちレーザ発振に寄与しない波長の光のみが到達し検出される。このように2枚のフィルターを備えることにより、励起光そのものではなく励起光を吸収することによって発生する蛍光の量を正確に信頼性よく計測することが出来る。

【0095】図9は、励起光をカットし、蛍光のみを透過する励起光遮光フィルター75の透過特性の一例を示した図である。図からわかるように、励起光808nm近傍では透過率が5%未満と低く、逆に蛍光の波長1064nm近傍では高い透過率を有する。このような特性のフィルターとしては、例えばHOYA製のR85あるいはRM100があげられる。また吸収型のフィルターではなく、同様の透過性を有する誘電体多層膜でもよい。

【0096】また、図10は、レーザロッド1より発せられる蛍光成分のうち、発振に寄与しない波長成分のみを取り出す狭帯域透過フィルター76の透過特性の一例を示した図である。図からわかるように、蛍光成分のうち946nm成分のみを透過し、主に発振に寄与する1064nm近傍の光を透過しない。このような特性は干渉フィルターを用いることで容易に実現することができる。もちろん干渉型フィルターの代わりに、誘電体多層膜によるバンドパスフィルターでも構わない。更に透過波長は、Nd:YAGの他の発光スペクトルである1310nm近傍にしても構わない。

【0097】また、本実施例では光導波媒質73と半導体光検出器7との間に励起光遮光フィルター75及び狭帯域透過フィルター76を設ける構成について記載したが、光導波媒質73自体を特定の波長の光を透過又は吸収する材料で形成し、フィルターの機能を兼ね備えることも可能である。また、狭帯域透過フィルター76の帯域を蛍光の波長近傍で細かく分割し、レーザロッド1の劣化に応じて変化する蛍光波長のずれを検出することも可能である。

【0098】【実施例9】次に、本発明の第9の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図11を参照して説明する。図11は、第9の実施例に係るLDO励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、複数個直列に配置されたレーザ媒質のレーザ発振光軸に沿ってLDOの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面を示している。

【0099】図11に示すように、長手方向に配列された3本のNd:YAGレーザロッド10、11、12（例えば、Nd濃度0.7%at、ロッド直径5cm、各長さ10cm）の側面、長手方向に沿って同じく複数

の半導体レーザ素子20a~20h、21a~21h、22a~22hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h、41a~41h、42a~42h（波長808nm）はそれぞれ光学系30a~30h、31a~31h、32a~32hを通して整形され該レーザロッド10、11、12に照射される。

【0100】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく50%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10~12によって図中51で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸51と各レーザロッド10~12が接する端面10a~12a、10b~12bには、例えば、固体レーザ発振光を反射散逸しないように波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0101】このレーザ共振器内の光軸51の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72a~72dが配設されている。各媒質は光軸51の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、レーザロッド10、11、12の各端面より発せられる蛍光60a~62a、60b~62bを媒質内を伝搬させ近接させた光検出器70a~70dに導くように配置されている。各媒質の光軸に対向した面には図に示すように三角形の突起が形成されており、各レーザロッドより発せられた蛍光がその面で回折あるいは反射されて媒質内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器の受光面に達する。

【0102】具体的には媒質72aはレーザロッド10の端面10aを通して発生される蛍光60aを検出し、媒質72bはレーザロッド10の端面10bあるいはレーザロッド11の端面11aを通して発せられる蛍光60bあるいは61aを検出し、媒質72cはレーザロッド11の端面11bあるいはレーザロッド12の端面12aを通して発せられる蛍光61bあるいは62aを検出し、媒質72dはレーザロッド12の端面12bを通して発せられる蛍光62bを検出するように配設されている。

【0103】レーザロッドが長尺で半導体レーザの配列の数が多かった場合、蛍光は指向性が少ないために検出器からより遠いL0あるいはレーザロッドの励起領域の蛍光が散逸してしまうが、このようにレーザロッド10~12を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から遠いL0あるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【0104】さらに各媒質72a~72dと半導体光検

出器70a~70dとの間には、半導体レーザの励起光の波長を吸収、あるいは反射し、レーザロッドより発せられる蛍光のみを透過する励起光遮光フィルタ75a~75dと、蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長成分のみを透過する狭帯域通過フィルタ76a~76dが挿入されており、半導体光検出器には蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長の光のみが到達し検出される。このように2枚のフィルタを備えることにより、励起光そのものではなく励起光を吸収することによって発生する蛍光の量を正確に信頼性よく計測することが出来る。

【0105】【実施例10】次に、本発明の第10の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図12を参照して説明する。図12は、第10の実施例に係るL0励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってL0の励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0106】図12に示すように、長手方向に配列された2のNd:YAGレーザロッド11、12（例えば、Nd濃度1、0%at、ロッド直径5cm、長さ10cm）の長手方向に沿って同じく複数の半導体レーザ素子25a~25h、26a~25hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h、41a~41h（波長809nm）は光学系30a~30h、31a~31hを通して整形され該レーザロッドに照射される。

【0107】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光（波長1064nm）に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく75%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド11、12によって図中51で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸51と各レーザロッド11、12が接する端面11a、11b、12a、12bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0108】このレーザ共振器内の光軸51の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72a~72cが配設されている。各媒質72a~72cは光軸51の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器70a~70cが近接されている。媒質72a~72cの光軸に対向した面には図に示すように三角形の突起が形成されており、レーザロッド11、12より発せられた蛍光60a、60b、61a、61bがその面で回

折あるいは反射されて媒質内部へ伝播され、最終的に半導体光検出器の受光面に達する。

【0109】ロッドが長尺で半導体レーザーの配列の数が多くなった場合、蛍光は指向性が少ないために検出器からより遠いLDあるいはロッドの励起領域の蛍光が散逸してしまうが、このようにレーザーロッド11、12を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から遠い半導体レーザーあるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【0110】さらに媒質72a~72cと光検出器70a~70cとの間には、励起光40a~40h、41a~41hの波長を吸収、あるいは反射し、レーザーロッドより発生される蛍光のみを透過する励起光遮光フィルター75a~75cと、蛍光のうちレーザー発振に寄与しない波長成分のみを透過する狭帯域透過フィルター76a~76cが挿入されており、半導体光検出器70a~70cには蛍光のうちレーザー発振に寄与しない波長の光のみが到達検出される。このように2枚のフィルターを備えることにより、LDからの励起光の吸収状況を正確に計測することが出来る。

【0111】そして、図に示すように半導体レーザー素子を2個ずつ直列に接続しそれぞれ独立の電源25a~25dで駆動する。それらの電源には電流値を外部から制御するための制御信号がインターフェース91a~91dから供給される。さらにインターフェースは上位の制御ホスト92によって制御・監視・記録される。

【0112】次に、基本的な制御の流れの一例を説明する。制御ホスト92からの指令によってインターフェース91aを介して電源25aから電流25アンペアが半導体レーザー素子20a、20bに供給される。このとき電源25a以外の他の電源は休止している。半導体レーザー素子20a、及び20bからの励起光40a、40bは光学系30a、30bで整形された後、レーザーロッド11に照射される。半導体レーザー光はレーザーロッド11aに吸収され蛍光60aを発する。この蛍光はその発生した位置から最も近い蛍光検出用の透明媒質72aに伝播し、媒質72a内を伝播した後、励起光を除去するための励起光遮光フィルター75aと蛍光成分のうち、実際にレーザー発振に寄与しない成分のみを透過するフィルター76aを透過した後、半導体光検出器70aに到達し検出される。

【0113】このとき、半導体レーザー素子20a、20bのみ駆動されているため、半導体光検出器70aにより検出される蛍光量は半導体レーザー素子20a、20bからの励起によって発生したものである。従って検出される蛍光量は、半導体レーザー素子20a、20bの励起光の吸収量に比例し、言い換えればこれら半導体レーザー素子の出力光の総量及びその波長を反映した値である。

【0114】次に、同様に制御ホスト92からの指令によりインターフェース91bを通して電源25bより半

導体レーザー素子20c、20dに通電を行う。このとき発生する蛍光60bは最も距離の近い72bを通して半導体光検出器70bで検出される。このときの駆動電流は固体レーザー装置が発振しない値に選択する必要がある。

【0115】このようにすべての駆動電源25a~25dを順に単独に駆動し、その時発生する蛍光強度を隣接の半導体光検出器で検出し、制御ホスト92に記録しておく。基準となる状態、たとえば、これらの半導体レーザー素子が新品でまったく劣化していない状態で特定の電流値、たとえば25アンペアを通電し、このときの蛍光量を制御ホスト92のメモリーに記憶しておく。次に一定時間経過後、あるいは固体レーザー出力に異常が発生した時点で、再度すべての駆動電源を同様に単独に駆動し、そのときに発生する蛍光強度を全く同様の経路で半導体光検出器により検出する。そして、それらの値を元の値と比較することで各半導体レーザー素子の劣化の具合を個別に検出することが可能である。たとえば蛍光の量が使用開始時の70%以下まで低下した場合、その電源で駆動している半導体レーザー素子が劣化したと判断し交換するように決めておけばよい。

【0116】なお、以上の実施例において、Nd:YAGをレーザー媒質の例としてあげたが、他のいかなるレーザー発振元素、例えば、Yb、Ho、Tm、Cr、Tiを含むものでもよいし、母材としても他にYLFやYVO4、GGG、GSGGのような結晶でもよく、ガラス、セラミックのような非晶質のものでもよい。

【0117】また、光導波媒質の材料としてはガラスを例としてあげたが、励起光に対して高い透過率を有するものであればよい。特に、鉛を添加した高屈折率のガラスを用いれば、導波板内を伝播する励起光が全反射により効率的に伝播できる。また、屈折率の高い透明な材料として、サファイアやレーザー元素を含まないYAGなどの結晶材料でもよい。また、光導波媒質の形状として穴のあいた円盤状形状、台形、楕円形やバラウ形状を挙げたが、他のいかなる形状でもよく、レーザー媒質から発生した蛍光を光検出器まで伝播させるものであれば、すべて本特許の請求の範囲に含められる。また形状や媒質としてはなるべく伝播の途中で弱めないようなものであればよく、さらに集めるような形状であれば理想的である。プラスチックのような樹脂でも良いので、光ファイバーでも良い。レーザーロッドの径は実施例では直径5mmを用いたが、他のサイズでもよく、必要とされるレーザー装置の構成上最適な径と長さが選ばれる。また励起に用いるLDの発振波長も808nm以外でもよく、レーザー結晶や励起分布の構成を考慮して最適な波長が選ばれる。

【0118】半導体レーザー素子としては、例えば米国SDL社のSDL3470Sを用いることができ、他に米国オプトパワー社のOPC-A020-MMM-CLで

もよいし、フランスTomson-CSF社のTH-C1720-Pでもよい。また、半導体レーザ素子も予めアレイ状に4個並べたフランスTomson-CSF社のTH-C1720-R(4)でもよい。また半導体レーザ素子の出力は1cmあたり20W以下であればよいから30W用でも40W用でもよく、この場合、定格出力の半分以上の出力で使うことから半導体レーザ素子の寿命を3倍から9倍程度まで長くすることが出来、固体レーザ装置の信頼性を向上できる。

【0119】また、以上の実施例では励起光の波長の光を遮蔽する励起光遮光フィルタと発振に寄与しない固体レーザ媒質の蛍光の輝線波長のみを選択的に透過する狭帯域透過フィルタをペアで使用したが、励起構成の関係で励起光が半導体光検出器に到達しない場合には、前者のフィルタを省略しても良いし、また固体レーザロッドの蛍光の輝線波長のみを選択的に透過するフィルタの非透過波長帯が励起光の波長まで達している場合には、同じく後者のフィルタだけで励起光が透過しないために前者のフィルタを省略しても良い。半導体光検出器としてSiの例を挙げたが他にGeでもGaAsでもInGaAsでも他の半導体材料でも良い。蛍光の波長に合わせ最も感度良く検出できる材料が選択される。

【0120】また、励起構成の関係で励起光が半導体光検出器に到達しない場合で、かつ固体レーザが発振しても発振光によって光検出器が性能を劣化させないのであれば、いずれのフィルタも省略してもよい。さらにその代わりに、発振光で光検出器が劣化しないように、すべての光を遮蔽させるような、たとえばNDフィルタを挿入しても良いし、拡散板を挿入しても良い。

【0121】

【発明の効果】以上説明したように、半導体レーザからの励起光をレーザロッドで吸収し、増幅する半導体レーザ励起固体レーザ装置において、共振器内の光軸近傍かつ光軸を遮らない位置に、反射ミラーや光導波媒質等を設けてレーザロッドから発せられる蛍光を半導体光検出器に導くことによって、励起状態を正確に把握することができ、励起用半導体レーザの状態、寿命をレーザ装置を稼働した状態で計測・管理することができる。

【0122】また、本発明では、半導体レーザからの励起光を直接測定するのではなく、レーザロッドからの蛍光を測定するため、半導体レーザとレーザロッドとの位置関係や励起方法に依存せず、励起光とレーザ光の光軸が一致する構成、光軸が直交する構成のいずれに対しても適用することができる。

【0123】また、本発明では、蛍光を測定する半導体光検出器は共振器内やレーザ光軸近傍にしないでよく、反射ミラーや光導波媒質により導けばよいので、レーザロッドと共振器ミラーとの間隔が狭い場合であっても確実に蛍光を検出することができる。

【0124】また、光導波媒質を光軸の周囲を取りまくようにドーナツ状に形成し、かつ光導波媒質内側の開口径をレーザロッドの径よりも小さくすることによって、広がり角の大きいビームの発振を抑制することができ、蛍光強度の検出と同時にレーザビーム品質の改善も実現することができる。

【0125】また、本発明では、半導体光検出器の前段に励起光遮光フィルタや狭帯域透過フィルタを設置することによって、励起光の漏入を防ぎ、レーザ発振に寄与しない蛍光のみを検出することができるため、励起光の吸収状況を正確に計測することができる。

【0126】更に、本発明では、複数の半導体レーザ素子を複数のグループに分割し、各々のグループに対して半導体レーザ素子を駆動する電源を個別に設け、その電源をホストの指令により制御することによって、半導体レーザ素子の劣化状態を個別に診断することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図2】本発明の第2の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図3】本発明の第3の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図4】本発明の第4の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図5】本発明の第5の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図6】本発明の第6の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図7】本発明の第7の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図8】本発明の第8の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図9】励起光の波長を遮断するフィルタの特性を表わしたものである。

【図10】レーザ発振に利用されない輝線スペクトルの波長のみを透過するフィルタの特性を表わしたものである。

【図11】本発明の第9の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図12】本発明の第10の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。

【図13】本発明のLD励起固体レーザ装置の他の構造を示す図であり、(a)乃至(c)は光導波媒質の他の構造、(d)は反射ミラーの他の構造を示す図である。

【図14】本発明の第5の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の他の構造を模式的に示す図である。

【図15】従来のLD励起固体レーザ装置の構造を示す図である。

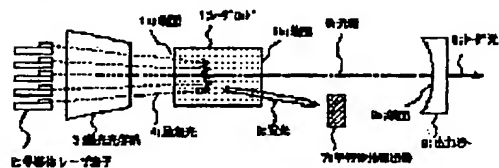
【図16】従来のLD励起固体レーザー装置の構造を示す図である。

【符号の説明】

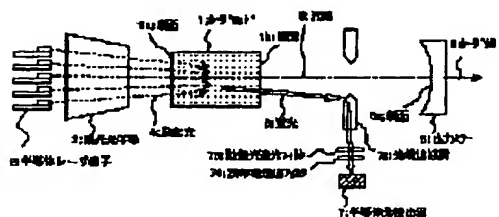
- 1 レーザロッド
- 1a、1b レーザロッド端面
- 2 半導体レーザー素子
- 3 集光光学系
- 4 励起光
- 5 光軸
- 6 蛍光
- 7 光検出器
- 8 ミラー
- 8a ミラー端面
- 9 レーザ光
- 10 レーザロッド
- 10a、10b レーザロッド端面
- 15 レーザロッドスラブ
- 15a、15b プリユースターカット面
- 15c、15d 全反射端面
- 20a～20h、21a～21h、22a～22h 半導体レーザー素子
- 25a～25d、26a～26d 直流電源
- 30a～30h、31a～31h、32a～32h 光学系
- 40a～40h、41a～41h、42a～42h 励起光
- 50 レーザ光軸
- 60、60a、60b、61a、61b、62a、62b 蛍光

- 70、70a～70d 半導体光検出器
- 71 反射ミラー
- 72、72a～72d、73、74、94、95 光導波線質
- 72a、72c 低反射コーティング端面
- 72b 全反射端面
- 73a、74a、94a、95a 蛍光入射端面
- 75、75a～75d 励起光遮光フィルター
- 76、76a～76d 狭帯域透過フィルター
- 80 共振器ミラー
- 80a ミラー端面
- 81 共振器ミラー
- 81a ミラー端面
- 90 レーザ光
- 91a～91d インターフェース
- 92 制御ホスト装置
- 93 全反射膜
- 96 パラボラ型ミラー
- 97 無反射膜
- 101 レーザロッド
- 102～107 励起用半導体レーザー素子
- 117 電源
- 120 共振器ミラー（全反射）
- 121 共振器ミラー（部分反射）
- 122～127 可変抵抗
- 128 折り返しミラー
- 129 集光レンズ
- 130 CCDカメラ
- 131 制御回路

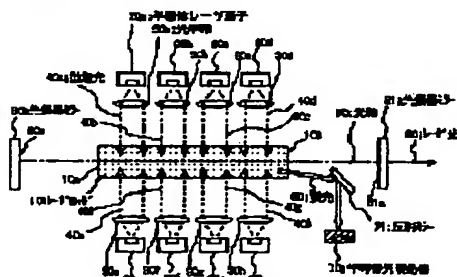
【図1】



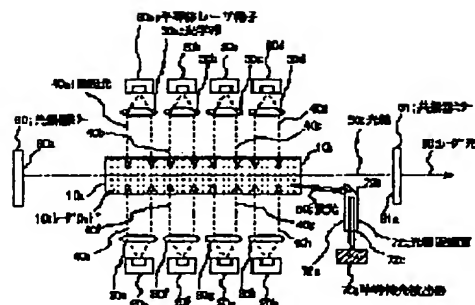
【図8】



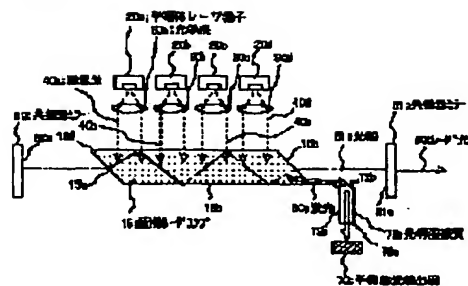
【図2】



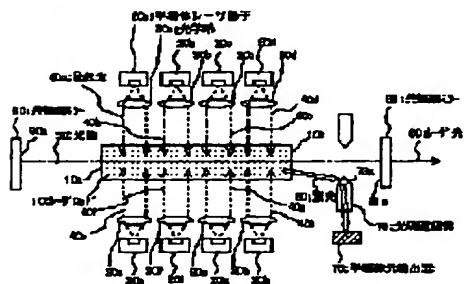
【図3】



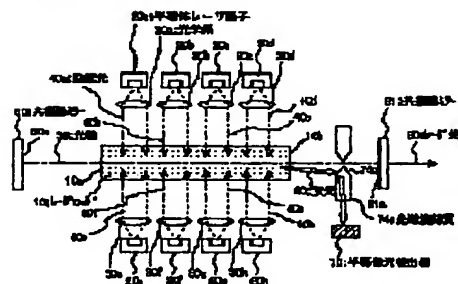
【図4】



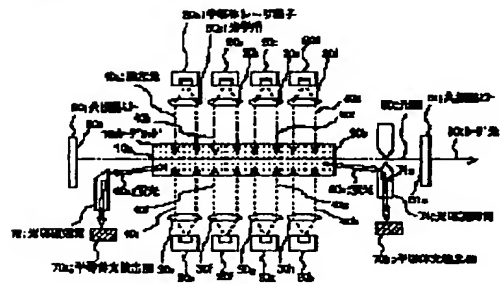
【図5】



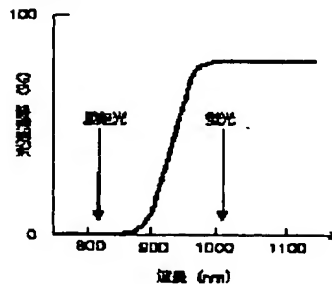
【図6】



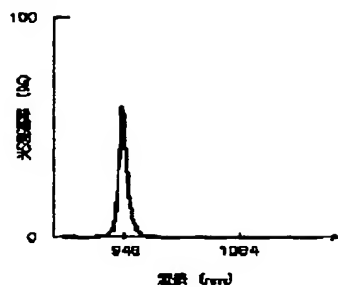
【図7】



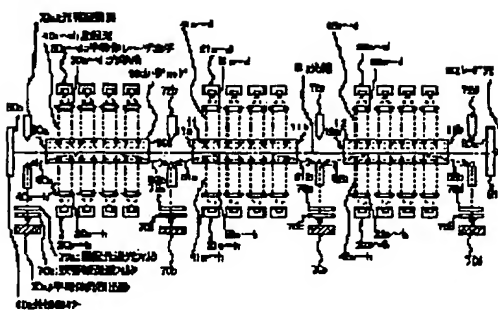
【図9】



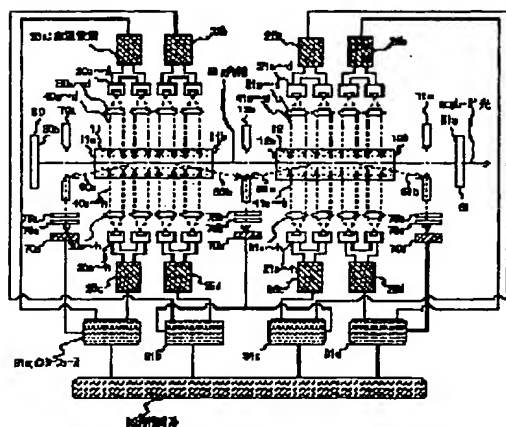
【图 10】



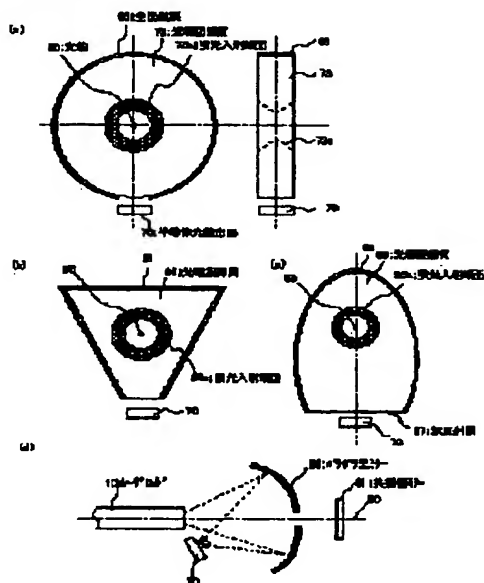
【☒ 1 1】



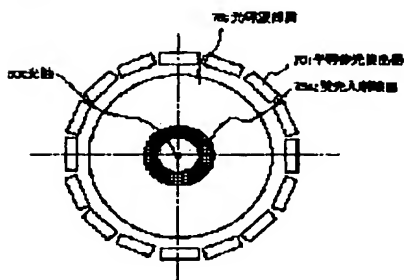
【圖 1.2】



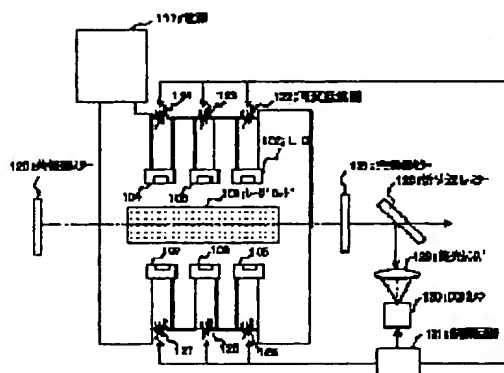
【例 13】



【图 14】



【図 15】



【図 16】

